符合性评审汇总表

项目编号	ZJWSBJ-ZDCY-2023033G	项目名称	芯片制造虚拟实景实训实验室
采购方式	公开招标	开标时间	2023-07-03 13:00:00
符合性审查人员		开标地点	政采云平台
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	杭州融至兴科技有限公司	符合	
2	杭州旭云信息技术有限公司	符合	
3	杭州凌顺信息技术有限公司	符合	

签名：